

蒋永刚等1人赴日本公示

编号:

组团单位	机械工程及自动化学院		团长姓名	蒋永刚			
出访国家 (地区)	日本	经费来源	课题经费				
出访日期	2016年6月24日至2016年6月30日, 共7天						
出访任务	<p>参加2016年亚太传感器与微纳技术国际会议(APCOT 2016);本会议发起单位和主办单位都是日本电气学会(Institute of Electrical Engineers of Japan);大会主席由丰桥技术科学大学的K. Sawada教授担任。在本次会议上,提交论文1篇,论文题目是“SiC diaphragms fabricated by an ultrasonic vibration mill-grinding method for high-temperature fiber-optic pressure sensors (基于超声铣磨加工的耐高温光纤压力传感器膜片)”。出访人作为第一作者负责宣读论文。并受名古屋大学F. Arai教授邀请,访问名古屋大学并做“Bionic flow sensors and its application”的讲座报告。</p>						
邀请单位	APCOT 2016 组委会/APCOT 2016						
出访日程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2016年6月24日:北京—名古屋 2. 2016年6月25日:访问名古屋大学Arai研究室, 并做讲座。 3. 2016年6月26日:名古屋-金泽, APCOT 2016会议注册 4. 2016年6月27日:参加APCOT 2016会议。 4. 2016年6月28日:参加APCOT 2016会议, 并宣读论文。 4. 2016年6月29日:参加APCOT 2016会议。 5. 2016年6月30日:金泽—东京—北京, 并抵达北京 						
公示期	2016年4月22日至2016年4月28日		意见反馈	电话:82317759, 82317688 邮箱:cgk@buaa.edu.cn			
团组成员							
序号	姓名	所在单位	职务	姓名	所在单位	职务	姓名
1	蒋永刚	机械工程及自动化学院	无				